## 104學年第1學期課程綱要

## @尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書。

Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily.

## 一、課程基本資料

| 開課代號                 | 平貝/+1<br>MTC7001   | 課程名稱  | 精微製造工程   |  |  |
|----------------------|--|---|--|--|--|
| 英文名稱                 | MTC/001  |   |  |  |  |
| 全/半年                 | 平 半  | 必/選修  | 選修   |  |  |
| 學分數                  | 3.0  | 長週授課時數<br>  | 正課時數: 3 小時   |  |  |
| 開課系級                 | 機電系大碩博合開   | 马则汉帆可数  | 止亦可致, 3 7 吨  |  |  |
| 先修課程                 | (成电 於 八 頃   守 口   円  |   |  |  |  |
| 課程簡介                 | 精微製造工程包括精微放電/精微線切割放電、精微電解/精微電解研削、精微超音波微去除、精微系統建構等,這些微精工程除了具有高的加工精度外,也具很少的加工應力和很低的熱變形,適合許多如生醫精微元件、3C微型元件、微型模具、微型刀具與精微量具等精微製品的設計、研發和製造。課程中,除了各種精微工程學理介紹外,也將說明各種技術所需的電氣迴路與機構設備;修習本課程,可瞭解機電整合實務應用與精微元件的開發技術。 |   |  |  |  |
|                      | 課程目標   | 對應系所核心能力  |  |  |  |
| 1. 認識現代精微製造工程之巨觀與微觀。 |  | 學士: 1-2 設計與執行機電相關實驗,以及分析與解釋數據的能力。 1-4 設計機電工程系統、元件或製程的能力。 碩士: 2-4 創新思考及獨力解決問題的能力。 2-6 良好的國際觀。 博士: 2-6 良好的國際觀。                                |  |  |  |
| 2. 熟悉各               | 種精微製造工程學理和機制。  | 學士: 1-1 運用數學、物理及機電工程知識的能力。 1-3 執行機電工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力。 碩士: 2-1 機電工程領域的專業知識。 2-2 策劃及執行機電專題研究的能力。 博士: 2-1 機電工程領域的專業知識。 2-2 策劃及執行機電專題研究的能力。 |  |  |  |
| 3. 學會各               | 種精微製造工程的特性及應用。<br>   | 力。<br>1-3 執行機電工力。<br>碩士:<br>2-2 策劃及執行<br>博士:  | ·機電相關實驗,以及分析與解釋數據的能<br>程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能<br>·機電專題研究的能力。<br>·機電專題研究的能力。 |  |  |
| 4. 了解各               | 種精微製造工程的量測與檢驗。<br>-  | 力。<br>1-3 執行機電工力。<br>碩士:<br>2-2 策劃及執行博士:  | ·機電相關實驗,以及分析與解釋數據的能<br>程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能<br>·機電專題研究的能力。<br>·機電專題研究的能力。 |  |  |

## 二、教學大綱

| 授課教師   | 陳順同   |
|--|---|
| 教學進度與主題  |   |
| 第01週(09/16)(三)<br>第02週(09/23)(三)<br>第03週(09/30)(三) | 「精微製造工程」概述與現況發展<br>「精微製造系統」開發<br>「超精密加工技術」(業師王凱平演講)(協同教學) |

```
第04週(10/07)(三) 「歐盟精微工程技術發展現況」(業師黃昆明演講)(協同教學) 第05週(10/14)(三) 複合式精微製造工程技術介紹(上) 第06週(10/21)(三) 調課至11/15(日)三校實驗室參訪(參加LEM21國際研討會) 第07週(10/28)(三) 複合式精微製造工程技術介紹(下) 第08週(11/04)(三) 精微位移技術之工業應用(業師葉惟仁演講)(協同教學) 第09週(11/11)(三) 高精密非傳統加工的製程技術探討(業師黃培元演講)(協同教學) 第10週(11/18)(三) 精微奈米切削理論與材料移除機制 第11週(11/25)(三) 期中考 第12週(12/02)(三) 精微放電加工理論及應用 第13週(12/09)(三) 精微線切割放電加工機制及應用 第14週(12/16)(三) 硬脆材料之超音波移除機制及應用 第15週(12/23)(三) 医EM(Elastic Emission Machining)理論與應用 第16週(12/30)(三) 精微製造系統工程設計與實務分析 第17週(01/06)(三) 精微電解與拋光技術 第18週(01/13)(三) 期末考 數學方法 次 以Power Point 進行教學,搭配相關精微製造技術短片解說。
```

| 方式     | 說明  |   |  |  |  |
|--------|---|---|--|--|--|
| 講述法    | 以Power Point 進行教學,搭配相關精微製造技術短片解說。   |   |  |  |  |
| 討論法    | SCI工程論文研讀與討論。   |   |  |  |  |
| 媒體融入教學 | 收集並製作各種圖表、模型、投影片與先進精微製造工程影片等做輔助教材。  |   |  |  |  |
| 評量方法   |   |   |  |  |  |
| 方式     | 百分比   | 說明  |  |  |  |
| 期中考    | 30 %  |   |  |  |  |
| 期末考    | 30 %  |   |  |  |  |
| 課堂討論參與 | 10 %  |   |  |  |  |
| 報告     | 30 %  | 20%「Automation 2015國際研討會」聽講心得。10%三校實驗室參訪報告。 |  |  |  |
| 参考書目   | 1.陳順同,「精微製造工程」自編講義,2015版。 2.Advanced Machining Processes, Hassan Abdel-Gawad El-Hofy, McGraw-Hill, 2005. 3.Journal papers, http://www.iop.org/, 4.http://ees.elsevier.com/ 5.Non-Traditional Machining Handbook, Carl Sommer, Society of Manufacturing Engineers, 1999. 6.J. A. McGeough (Editor), Joseph McGeough, Micromachining of Engineering Materials (Mechanical Engineering), Marcel Dekker, Inc. 2001. 7.微細加工技術,微細加工技術編集委員會 著,復漢,1988。 |   |  |  |  |